

厚木事業所移転のご挨拶

平成27年 6月 吉日
三幸セミコンダクター株式会社
代表取締役 金子 隆 俊

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度弊社は厚木事業所を下記へ移転することになりました。これを機に、役員および社員一同な
一層業務に精励し、お客様サービス向上に邁進する所存でございますので、今後とも一層のご支援ご指導を
賜りますよう、お願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

敬 具

記

【業務開始日】 平成27年6月22日（月）

【厚木事業所 新住所】 〒243-0018
神奈川県厚木市中町3丁目13番8号
SUNビル25 6階

代 表 電話： 046-225-6660 FAX： 046-225-6622
技 術 部 電話： 046-225-6621 FAX： "
グローバルEMSソリューション部 電話： 046-225-6614 FAX： "

尚、システムソリューション部は、東京都中央区の本社に移転いたします。
別紙ご案内をご参照ください。



交通のご案内：
小田急電鉄小田原線「本厚木」駅徒歩5分

また、現在の厚木事業所の電話・FAXは、平成27年6月19日17時半～平成27年6月21日
の間、不通となります。何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

以 上